

包头市贝兰芯电子科技有限公司智能智造新一代集成电路芯片厂房正式用电工程响应文件递交截止时间变更公告
(招标编号：ZY-NMZB-2023-266)

一、内容：

现将包头市贝兰芯电子科技有限公司智能智造新一代集成电路芯片厂房正式用电工程响应文件递交截止时间进行变更：

具体变更内容如下：

响应文件递交截止时间为：2023年8月22日上午9时30分

腾讯会议信息

会议主题 包头市贝兰芯电子科技有限公司智能智造新一代集成电路芯片厂房正式用电工程

会议时间：2023/08/22 09:30-10:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京

点击链接入会，或添加至会议列表：

<https://meeting.tencent.com/dm/NNEDx8u2U0q7>

#腾讯会议：524-906-544

会议密码：230822

复制该信息，打开手机腾讯会议即可参与

其他内容不变。

特此通知，望各供应商周知。

采购人：包头市金腾科技有限公司

地址：包头市昆都仑区

联系人：刘部长

电话：0472-2627813

采购代理机构：正源信通项目管理有限公司

地址：包头市青山区万达广场写字楼A座1601室

联系人：李娟娟

电话：0472-5199096

二、监督部门



本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人：包头市金腾科技有限公司

地 址：包头市昆都仑区

联 系 人：刘部长

电 话：0472-2627813

电子邮件：/

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

地 址：包头市青山区万达广场写字楼 A 座 1601

联 系 人：李娟娟

电 话：0472-5199096

电子邮件：nmgzyxt@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 李娟娟（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

